**MENU** 

SEARCH

INDEX DETAIL JAPANESE

1 / 1

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

11-040065

(43) Date of publication of application: 12.02.1999

(51) Int. CI.

H01J 11/02 H01J 9/227

(21) Application number: 09-190219 (71) Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND

CO LTD

15.07.1997 (72) Inventor : KADO HIROYUKI (22)Date of filing:

SUZUKI SHIGEO

AOKI MASAKI

(54) MANUFACTURE OF PLASMA DISPLAY PANEL, AND PHOSPHOR-LAYER FORMING DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a manufacturing method of plasma display panels and a phosphor-layer forming device which are capable of forming phosphor layers with accuracy in channels defined between partitions even in a micro cell structure, forming them uniformly in stripe channels without scanning with nozzles at high speed, and forming them relatively with ease even on the sides of the channels.

SOLUTION: A header 23 is positioned to oneside end of a back glass substrate 15 so that its nozzles 24 are brought nearer to the inside of channels 170 in the substrate 15. These nozzles 24 then discharge small amounts of phosphor ink for bridge

formation thereof. The header 23 thereafter

scans the substrate 15 while discharging phosphor ink from the nozzles 24 continuously to fill the channels 170 with the ink. This scanning keeps a shorter distance between the nozzles 24 and the channel bottoms 170a to maintain the bridge formation of phosphor ink between the inside of the channels 170 in the substrate 15 and the nozzles 24.



[Date of request for examination]

19, 05, 2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平11-40065

(43)公開日 平成11年(1999)2月12日

(51) Int.C1.6

H01J 11/02

9/227

識別配号

FΙ

H01J 11/02

9/227

Z Ε

審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全 9 頁)

(21)出願番号

(22)出顧日

特願平9-190219

平成9年(1997)7月15日

(71) 出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 加道 博行

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 鈴木 茂夫

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 青木 正樹

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

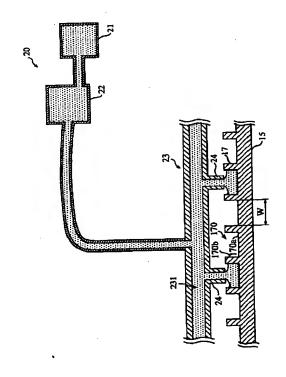
(74)代理人 弁理士 中島 司朗

# (54) 【発明の名称】 プラズマディスプレイパネルの製造方法及び蛍光体層形成装置

### (57)【要約】

【課題】 微細なセル構造の場合にも隔壁間の溝に精度 良く蛍光体層を形成することができ、且つ、高速でノズ ル等を走査しなくてもストライプ状の溝に均一的な蛍光 体層を形成することができ、更に、溝の側面にも比較的 容易に蛍光体層を形成することのできるPDPの製造方 法及び蛍光体層形成装置を提供する。

【解決手段】 ヘッダ23を背面ガラス基板15の端部 に位置させ、ノズル24と背面ガラス基板15の溝部1 70の内面とを十分に接近させて、ノズルから少量の蛍 光体インキを吐出することによって、蛍光体インキの架 橋を形成する。続いて、ヘッダ23を走査しながら、ノ ズル24から蛍光体インキを連続的に吐出することによ って、溝部170に蛍光体インキを充填する。このと き、ノズル24と底面170aとの距離を小さく維持 し、背面ガラス基板15の溝部170の内面とノズル2 4の間に形成されている蛍光体インキの架橋を維持しな がら走査する。



1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 表面に隔壁がストライプ状に形成された第1のプレートに対して、ノズルから蛍光体インキを吐出しながら前記隔壁間の溝に充填することによって蛍光体層を形成する工程と、第1のプレートの隔壁が形成された側に第2のプレートを重ねて封着すると共にガス媒体を封入する工程とを備えるプラズマディスプレイパネルの製造方法であって、

前記蛍光体層を形成する工程は、

第1のプレートの溝の内面とノズルとを、蛍光体インキ 10 で架橋する架橋ステップと、

ノズルから蛍光体インキを吐出して蛍光体インキの架橋 を保ちながら、ノズルを隔壁に沿って走査する走査ステップとを備えることを特徴とするプラズマディスプレイ パネルの製造方法。

【請求項2】 前記走査ステップでは、

ノズルと第1のブレートとを非接触の状態に保ちながら 走査することを特徴とする請求項1記載のブラズマディ スプレイパネルの製造方法。

【請求項3】 前記走査ステップでは、

第1のブレートの溝の底とノズルとの間隔を5μm以上 1mm以下に保ちながら走査することを特徴とする請求 項2記載のプラズマディスプレイパネルの製造方法。

【請求項4】 前記走査ステップでは、

第1のブレートの溝の底とノズルとの間隔を、隔壁の高さ以下に保ちながら走査することを特徴とする請求項2または3記載のプラズマディスプレイパネルの製造方法。

【請求項5】 前記架橋ステップでは、

第1のブレートの溝の底とノズルとの間隔を、前記走査 30 ステップのときより小さくすることを特徴とする請求項 1~4のいずれかに記載のブラズマディスプレイパネル の製造方法。

【請求項6】 前記架橋ステップでは、

第1のプレートの溝の端部に蛍光体インキを付着させ、 付着させた蛍光体インキにノズルを接触させることによって架橋することを特徴とする請求項1~5のいずれか に記載のプラズマディスプレイパネルの製造方法。

【請求項7】 前記走査ステップにおいて、

ノズルから吐出する蛍光体インキは、せん断速度が200sec<sup>-1</sup>において粘度が10~1000センチボアズであることを特徴とする請求項1~6のいずれかに記載のプラズマディスプレイパネルの製造方法。

【請求項8】 前記蛍光体層を形成する工程では、

ノズル径が45~150μmのノズルを用いることを特 徴とする請求項1~7のいずれかに記載のブラズマディ スプレイパネルの製造方法。

【請求項9】 前記走査ステップでは、

複数個のノズルから複数の溝に対して並行して蛍光体インキを吐出しながら走査することを特徴とする請求項1

~8のいずれかに記載のプラズマディスプレイパネルの 製造方法。

【請求項10】 前記走査ステップでは、

複数個のノズルから複数の溝に対して並行して複数色の 蛍光体インキを吐出しながら走査することを特徴とする 請求項9記載のプラズマディスプレイパネルの製造方 注

【請求項11】 表面に隔壁がストライプ状に形成されたプレートに対して、ノズルから蛍光体インキを吐出しながら前記隔壁間の溝に充填することによって蛍光体層を形成するプラズマディスプレイパネルの蛍光体層形成装置であって、

前記プレートの溝の内面とノズルとを、蛍光体インキで 架橋する架橋手段と、

ノズルから蛍光体インキを吐出して蛍光体インキの架橋を保ちながら、ノズルを隔壁に沿って走査する走査手段とを備えることを特徴とするブラズマディスプレイパネルの蛍光体層形成装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

20

[発明の属する技術分野]本発明は、表示デバイスなど に用いるプラズマディスプレイパネルの製造方法及び蛍 光体層形成装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、ハイビジョンをはじめとする高品位で大画面のテレビに対する期待が高まっている中で、CRT、液晶ディスプレイ(LCD)、プラズマディスプレイパネル(Plasma Display Panel、以下PDPと記載する)といった各ディスプレイの分野において、これに適したディスプレイの開発が進められている。

【0003】従来からテレビのディスプレイとして広く用いられているCRTは、解像度・画質の点で優れているが、画面の大きさに伴って奥行き及び重量が大きくなる点で40インチ以上の大画面には不向きである。また、LCDは、消費電力が少なく、駆動電圧も低いという優れた性能を有しているが、大画面を作製するのに技術上の困難性があり、視野角にも限界がある。

【0004】 これに対して、PDPは、小さい奥行きで大画面を実現することが可能であって、既に40インチクラスの製品も開発されている。ところで、ディスプレイの高品位化に対する要求が高まるにつれて、PDPにおいても微細なセル構造のものが望まれている。例えば、従来のNTSCではセル数が640×480で、40インチクラスではセルビッチが0.43 mm×1.29 mm、1セル面積が約0.55 mm²であったが、フルスペックのハイビジョンテレビの画素レベルでは、画素数が1920×1125となり、42インチクラスでのセルビッチは0.15 mm×0.48 mm、1セルの面積は0.072 mm²の細かさとなる。

**【0005】PDPは、一般的に、表面に電極を配した** 

20

バックプレートに隔壁を形成し、隔壁間の凹部に、赤, 緑、青の蛍光体層を配設し、これに、電極を配したフロ ントカバープレートを重ねて放電ガスを封入することに よって製造されるが、駆動方式によって直流型(DC 型)と交流型(AC型)とに大別され、DC型では電極 が放電空間に露出しているのに対して、AC型では電極 上に誘電体ガラス層が配設されている。また、一般的 に、AC型では隔壁がストライプ状に形成されているの に対して、DC型では隔壁が井桁状に形成されており、 この点で、AC型の方が微細なセル構造のパネルを形成 10 するのに適している。

【0006】PDPの発光原理は、基本的に蛍光灯と同 様であって、放電に伴って放電ガスから紫外線が放出さ れ、蛍光体層の蛍光体粒子(赤、緑、青)がこの紫外線 を受けて励起発光するが、放電エネルギーが紫外線へ変 換する効率や、蛍光体における可視光への変換効率は低 く、高い輝度は得ることは難しい。そこで、詳細なセル 構造のPDPを実用化するために、従来よりセルの発光 効率を高める研究がなされており、蛍光体層の改良も検 討されている。

### [0007]

【発明が解決しようとする課題】高い発光効率の蛍光体 層を形成するためには、用いる蛍光体の品質も重要であ るが、隔壁間の凹部の底面だけではなく、側面にも蛍光 体層をバランスよく配設することも大切である。蛍光体 層を形成する方法としては、スクリーン印刷法で蛍光体 ペーストを隔壁間の凹部に充填して焼成する方法が多く 用いられているが、微細なセル構造のPDPに対して は、スクリーン印刷法は適用が難しい。

[0008]即ち、セルピッチが0.1~0.15mm 30 程度の場合、隔壁と隔壁との間隙は0.08~0.1 m m程度と非常に狭くなってしまうが、スクリーン印刷で 用いる蛍光体インキは粘度が高いので(通常、数万セン チポイズ)、0.1mm以下の狭い間隙に精度良く高速 に蛍光体インキを流し込むことは困難である。また、微 細な構造のスクリーン板を作成することも困難である。

【0009】また、スクリーン印刷法でもって好ましい 形状の蛍光体層を形成しようとすれば、蛍光体ペースト の粘度等の印刷条件を調整するなどして凹部の側面にも 蛍光体ペーストを適量付着させる必要があるが、実際に 40 は、側面に蛍光体ペーストが付着しにくく、その調整が 難しいという問題があった。これに対して、例えば、特 開平6-5205号公報には、スクリーン印刷法で凹部 に蛍光体インキを充填して乾燥し、サンドプラスト処理 を行った後、焼成することによって、凹部の側面にも蛍 光体層を形成するという方法が開示されているが、サン ドブラスト処理を行うのでコスト髙となるし、基本的に スクリーン印刷を用いているため、微細なセル構造に適 用する場合の困難さも残る。

[0010]一方、PDPの蛍光体層の形成方法とし

て、スクリーン印刷法以外に、フォトレジストフィルム 法やインキジェット法も知られている。フォトレジスト フィルム法は、特開平6-273925号公報に開示さ れているように、各色蛍光体を含む紫外線感光性樹脂の フィルムを、隔壁間の溝に埋め込み、該当する色の蛍光 体層を形成しようとする部分だけに露光現像を施し、露 光しない部分を洗い流す方法であって、この方法によれ ば、セルビッチが小さい場合にも、ある程度精度良く凹 部にフィルムを埋め込むことが可能である。しかしなが ら、3色各色についてフィルムの埋め込み、露光現像及 び洗い流しを順次行う必要があるため、製造工程が複雑 であると共に混色が生じやすいという問題があり、更 に、蛍光体は比較的髙価であるにもかかわらず洗い流さ れた蛍光体を回収することは困難なためコスト高になる という問題もある。

【0011】とれに対して、インキジェット法は、特開 平8-162019号公報に開示されているように、蛍 光体と有機バインダーからなるインキ液を加圧してノズ ルから噴射させながら走査することにより、所望のパタ ーンでインキ液を絶縁基板上に付着させる方法であっ て、狭い隔壁間の凹部にも精度良くインキを塗布すると とが可能である。

【0012】しかしながら、噴射されたインキが液滴と なりやすいので、隔壁がストライプ状に形成されている 場合、隔壁間の溝に一定の膜厚で塗布するととが難し い。ここで、比較的低い粘度のインキを髙圧で噴射すれ は、インキを連続流で安定して噴射することもできると 考えられるが、この場合、単位時間のインキ噴射量が大 きくなるので、高速(3m/sec程度)でノズルの走 査を行う必要があるが、精度よく高速で走査させる機構 は高価である。

【0013】本発明は、かかる課題に鑑みてなされたも のであって、微細なセル構造の場合にも、隔壁間の溝に 精度良く蛍光体層を形成することができ、且つ、髙速で ノズル等を走査しなくてもストライプ状の溝に均一的な 蛍光体層を形成することができ、更に、溝の側面にも比 較的容易に蛍光体層を形成することのできるPDPの製 造方法及び蛍光体層形成装置を提供することを目的とす るものである。

#### [0014]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、本発明のPDPの製造方法並びに蛍光体層形成装置 では、表面に隔壁がストライプ状に形成されたプレート に対して、ノズルから蛍光体インキを吐出しながら隔壁 間の溝に充填することによって蛍光体層を形成する工程 において、プレートの溝の内面とノズルとを、蛍光体イ ンキで架橋し、ノズルから蛍光体インキを吐出して架橋 を保ちながら、ノズルを隔壁に沿って走査するようにし た。ととでいうプレートの溝の内面とノズルとの架橋

50 は、蛍光体インキの表面張力(メニスカス力)によって

架橋されていることをいう。

【0015】この方法及び装置によれば、ノズルの走査 時に蛍光体インキをノズルから低圧でゆっくり吐出させ ても、連続流を形成することができる。従って、ノズル をゆっくり走査しても、均一的な蛍光体層を形成するこ とができる。また、比較的高粘度の蛍光体インキを用い ても、連続流を形成することができる。

[0016]また、ノズルと溝の側面とに蛍光体インキを架橋することも可能であって、それによって蛍光体インキを溝の側面に付着させることも比較的容易にできる。ノズルの走査時には、ノズルとプレートとを非接触の状態で、プレートの溝の底とノズルとの間隔を5μm~1mmに保ちながら行うことが好ましい。また、ノズルの走査時において、プレートの溝の底とノズルとの間隔を、隔壁の高さ以下に保ちながら行えば、溝の側面に対して蛍光体インキを付着させるのにより効果的である

【0017】また、蛍光体インキを架橋するときには、ノズルの走査時よりもプレートとノズルとの間隔を小さくすれば、容易に且つ迅速に架橋することができる。ま 20た、架橋するときに、まず、プレートの溝の端部に蛍光体インキを付着させ、その蛍光体インキにノズルを接触させることによって、容易に架橋することができる。ノズルから吐出する蛍光体インキの粘度は、せん断速度が200sec<sup>-1</sup>において10~1000センチポアズに設定することが望ましく、一般的にノズル径は、45~150µmとすることが望ましい。

【0018】このような蛍光体層を形成する工程において、走査時には、複数個のノズルから複数の溝に対して並行して蛍光体インキを吐出しながら走査したり、複数 30 個のノズルから複数の溝に対して並行して複数の種類の色の蛍光体インキを吐出しながら走査したりすることもできる。この場合、1度の走査で複数本の蛍光体層あるいは複数色の蛍光体層を形成できるので効率的である。

[0019]

【発明の実施の形態】

[実施の形態1]

(PDPの全体的な構成及び製法)図1は、本発明の一実施の形態に係る交流面放電型PDPの概略断面図である。図1ではセルが1つだけ示されているが、赤、緑、青の各色を発光するセルが交互に多数配列されてPDPが構成されている。

[0020] このPDPは、前面ガラス基板11上に放電電極12と誘電体ガラス層13が配された前面パネルと、背面ガラス基板15上にアドレス電極16,隔壁17,蛍光体層18が配された背面パネルとを張り合わせ、前面パネルと背面パネルの間に形成される放電空間19内に放電ガスが封入された構成となっており、以下に示すように作製される。

【0021】なお、図1では、便宜上、放電電極12が

断面で表示されているが、実際には、放電電極12はアドレス電極16と直交マトリックスを組むように、図1の紙面に沿った方向に配設されている。前面パネルの作製:前面パネルは、前面ガラス基板11上に放電電極12を形成し、その上を鉛系の誘電体ガラス層13で覆い、更に誘電体ガラス層13の表面上に保護層14を形成することによって作製する。

【0022】放電電極12は銀電極であって、その電極幅は例えば60μmである。放電電極12は、銀電極用0のペーストをスクリーン印刷し焼成することによって形成することができる。誘電体ガラス層13は、例えば、70重量%の酸化鉛[PbO]、15重量%の酸化硼素[B.O.]、10重量%の酸化硅素[SiO.]及び5重量%の酸化アルミニウムと有機バインダ[αータービネオールに10%のエチルセルローズを溶解したもの]とを混合してなる組成物を、スクリーン印刷法で塗布した後、520℃で20分間焼成することによって膜厚30μmで形成する。

[0023] 保護層 14は、酸化マグネシウム (MgO) からなるものであって、例えば、スパッタリング法 によって 0.5  $\mu$ mの膜厚に形成する。

背面パネルの作製:背面ガラス基板15上に、銀電極用のペーストをスクリーン印刷しその後焼成することによって、アドレス電極16を形成する。

【0024】次に、ガラス材料をくり返しスクリーン印刷した後、焼成することによって隔壁17を形成する。この隔壁17は、例えば、42インチのハイビジョンテレビ用のディスプレイに合わせて、間隔(セルビッチ)を0.15mmに、高さを0.15mmに設定する。そして、隔壁17の間の溝に蛍光体層18を形成する。この蛍光体層18の形成方法については後で詳述するが、ノズルから蛍光体インキを連続的に噴射しながら走査する方法で蛍光体インキを充填し、焼成することによって蛍光体層の形成を行う。

【0025】パネル張り合わせによるPDPの作製:次に、このように作製した前面パネルと背面パネルとを封着用ガラスを用いて張り合せると共に、隔壁17で仕切られた放電空間19内を高真空(例えば8×10-7Tor)に排気した後、放電ガス(例えばHe-Xe系,Ne-Xe系の不活性ガス)を所定の圧力(100~760Torr)で封入することによってPDPを作製す

[0026](蛍光体層の形成方法について)図2は、 蛍光体層18を形成する際に用いるインキ充填装置20 の概略構成図である。また、図3は、その装置の充填動 作を示す斜視図である。図2に示されるように、インキ 充填装置20において、サーバ21には蛍光体インキが 貯えられており、加圧ポンプ22は、この蛍光体インキ を加圧してヘッダ23に供給する。

【0027】ヘッダ23には、インキ室231及び複数

7

の突出したノズル24が設けられており、加圧されて供給された蛍光体インキは、インキ室231から各ノズル24に分配されて連続的に吐出されるようになっている。このヘッダ23は、金属材料を機械加工或は放電加工することによって、インキ室231やノズル24の部分も含めて一体成型されたものである。

【0028】サーバ21内に貯えられている蛍光体インキは、各色蛍光体粒子とバインダと溶剤成分等が適当な粘度となるよう調合されたものであって、蛍光体粒子が沈降しないようにサーバ21内に取り付けられた撹拌機 10(不図示)で混合撹拌されながら貯蔵されている。蛍光体インキを構成する蛍光体粒子としては、一般的にPDPの蛍光体層に使用されているものを用いることができる。その、その具体例としては、

青色蛍光体: BaMgAl<sub>10</sub>O<sub>17</sub>: Eu<sup>2+</sup>

緑色蛍光体: Zn,SiO,:Mn²⁺

赤色蛍光体: (Y<sub>\*</sub>Gd<sub>1-\*</sub>)BO<sub>5</sub>:Eu<sup>3+</sup>

を挙げることができる。

\*【0029】蛍光体粒子の平均粒径は、良好な発光効率を得るために0.5μm以上であることが望ましく、ノズル24の目づまりや蛍光体粒子の沈殿を抑制するために5μm以下であることが好ましい。即ち、平均粒径0.5~5μm(通常は2~3μm)の範囲の蛍光体粒子を用いることが好ましい。また、蛍光体インキの粘度はせん断速度が200sec<sup>-1</sup>において10~1000センチボアズの範囲内に調整すると共に、分散剤を0~1重量%添加することが望ましい。

(0030) 蛍光体インキの組成の具体例としては、下記表1に示すように、No.1の平均粒径2.0μmの各色蛍光体粒子30重量%、バインダとしてエチルセルローズ(分子量20万)1.0重量%、分散剤としてグリセリルトリオレート0.5重量%、溶剤としてタービネオール68.5重量%をはじめとして各種組成を挙げることができる。

[0031]

\* 【表1】

	世光体の 粒径と組成		落剤の種類と 組成		インキ 粘度
1			ターピネオール 6 B. 5重量%	ポリオキシエチ レンアルキルア ミン0.5重量%	10 cp
2	1.5 µ m 40重量%	贈	プチルカルピト ールアセテート 39重量%	オレート	200 cp
3	5.0 μm 30重量%	ローズ	ブチルカルピト ールアセテート 67.9重量%	レンアルキルア	300 cp
4			23重量%	ポリオキシエチ レンアルキルア ミン 0.1 重量%	1
5			タービネオール 39.5重量%		1000 cp

【0032】ノズル24の口径は、隔壁17間の間隙W よりも小さく、通常は150μm以下に設定する必要があり、また、ノズルの目詰まりを防止するために45μm以上に設定することが望ましい。従って、ノズル24の口径は、45~150μmの範囲に設定するのが望ましい。図3に示されるように、インキ充填装置20において、隔壁17を配設した背面ガラス基板15上を、隔壁17に沿ってヘッダ23を走査できるようになっている(図3の矢印Aが走査方向)。ヘッダ23の走査は、本実施の形態ではヘッダ23を直線駆動するヘッダ走査機構(不図示)によってなされるが、逆にヘッダ23を50

固定して背面ガラス基板15を直線駆動してもよい。 【0033】また、このようなインキ充填装置20は、 赤、青、緑の各色ごとに備えられ、各色のヘッダ23に 開設されているノズル24のピッチは、セルピッチの3 倍に設定されており、図2に示されるように、ヘッダ2 3の走査に伴って2つおきの溝に蛍光体インキが充填さ れるようになっている。このようなインキ充填装置20 を用いて、以下に示すように蛍光体インキの充填を行 う。

[0034]まず、ヘッダ23を背面ガラス基板15の 端部15a(この端部15aは、溝部170の端部或は その近傍でもある。)に位置させ、ノズル24と背面ガ ラス基板15の溝部170の内面とを十分に接近させる か接触させて、ノズル24から少量の蛍光体インキを吐 出することによって、蛍光体インキの架橋を形成する。 【0035】ととで、ノズル24と溝部170の内面と の間で、蛍光体インキの表面張力による架橋を形成する 形態について考察する。図4では、ノズル24に蛍光体 インキの球がぶら下がっている様子を示している。図中 のしはノズル24の下端から蛍光体インキの球の下端ま での距離を表わし、図中のMは蛍光体インキの球の幅を 10

【0036】とのように蛍光体インキの球がついたノズ ル24を溝部170に接近させていくと、蛍光体インキ が溝部170の内面に付着して架橋するが、幅Mが溝部 170の幅より大きい場合、側面170bに付着して架 橋すると考えられ、幅Mが溝部170の幅より小さい場 合、蛍光体インキの球が底面170aに付着し、表面張 力 (メニスカス力) によって架橋する。

表わしている。

【0037】通常の蛍光体インキでは、架橋が可能なノ ズル24と底面170aとの距離は1mm以下と考えら 20 れる。なお、この架橋時には、ノズル24と底面170 aとを接触させた状態で行えば、容易に且つ迅速に架橋 を形成することができる。続いて、ヘッダ23を走査し ながら、加圧ポンプ22を作動してノズル24から蛍光 体インキを連続的に吐出することによって、背面ガラス 基板15の溝部170に蛍光体インキを充填する。との とき、ノズル24と底面170aとの距離を小さく維持 し、背面ガラス基板15の溝部170の内面とノズル2 4の間に形成されている蛍光体インキの表面張力による 架橋を維持しながら走査する。

【0038】この走査時においても、ノズル24と底面 170aとを、上述した架橋時と同様(通常1mm以 下)に接近させながら走査する。なお、走査中は、ノズ ル24と背面ガラス基板15とが接触しないようにする ことが望ましいが、背面ガラス基板15の溝部170の 表面には若干の凹凸が存在するので、ノズル24と溝部 170の底面170aとの間隔を5 µm以上とすること が望ましい。

【0039】従って、走査時には、ノズル24と溝部1 70の底面170aとの間隔を、5μm~1mmの範囲 で行うことが望ましい。走査時における加圧ポンプ22 の圧力は、溝部170への塗布量及びノズル24の走査 速度に基づいて、適当な吐出量となるように調整する。 本実施の形態では、数十mm/s程度(例えば50mm /s)のゆっくりとした速度で走査を行い、加圧ポンプ 22の圧力を小さく(0.5kgf/cm²程度)設定 して従来のインクジェット方式の場合よりも吐出量を小 さくする。

【0040】との場合、蛍光体インキの吐出量は小さい が、上記のように蛍光体インキの架橋によって連続流が 50 ように、背面ガラス基板 1 5 の端部 1 5 a に蛍光体イン

形成されるので、蛍光体インキを溝部170に均一的に 充填し、均一的な蛍光体層を形成することができる。ま た、従来のインクジェット方式の場合には、高粘度の蛍 光体インキや表面張力の大きい蛍光体インキを用いると 連続流を形成することが難しいが、本実施形態の蛍光体 層の形成方法によれば、比較的髙粘度の蛍光体インキや 表面張力の大きい蛍光体インキを用いても、連続流を形 成することができる。

【0041】また本実施の形態において、ノズル24の 口径や蛍光体インキの粘度などを調整することによっ て、走査時において、図5に示すようにノズル24と側 面170 b との間で架橋するようにすることもできる。 即ち、ノズル24の口径を大きくし、蛍光体インキの粘 度を大きくすれば、このような架橋が形成されやすいと 考えられる。

【0042】とのように、走査時にノズル24と側面1 70bとの間で架橋すれば、蛍光体インキの側面170 bへの塗布が良好に行われる。以上のような手順に従っ て、赤,緑,青の各蛍光体インキを、所定の溝部170 に充填して乾燥した後、パネルを焼成(約500℃で1 0分間) することによって、パネル全体に赤、緑、青の 蛍光体層18を形成する。

【0043】 〔実施の形態2〕図6は、本実施の形態に おいて蛍光体インキを充填する様子を模式的に表わす断 面図である。本実施の形態は、基本的に実施の形態1に 基づくが、図6に示すように、走査時において、ノズル 24を溝部170に挿入した状態で走査を行う。

【0044】即ち、走査時においては、溝部170の底 面170aとノズル24との間隔を、隔壁17の高さ (例えば120μm)よりも小さい距離(例えば20μ m) に設定する。この塗布方法によれば、溝部170に 挿入されているノズル24が、溝部170の中央部から 側面170bに向けて蛍光体インキを押しのける働きを なすので、蛍光体インキを側面170bの上部にまで付 着させることが可能となる。

【0045】なお、ノズル24の外径は、溝部170に 挿入できるように、溝部170の幅よりも小さく設定す るが、溝部170に対するノズル24の挿入深さの好ま しい値は、蛍光体インキの物性や充填量、更には蛍光体 インキと側面170bとの濡れ性などよっても変わるの で、これらに合わせて、蛍光体インキの溝部170の内 面に対する付着状態となるように調整することが重要で ある。

【0046】〔実施の形態3〕本実施の形態におけるP DPの製造方法は、実施の形態 1 と同様であるが、蛍光 体層を形成する工程の中で、蛍光体インキの架橋を形成 する方法が異なっている。図7は、本実施の形態にかか る蛍光体インキの架橋方法を示す図である。

【0047】本実施の形態では、まず、図6に示される

キ40を塗布しておく。との塗布のために、端部15aに蛍光体インキ40を塗布する機構をインキ充填装置20に別個に設けてもよいが、ヘッダ23を端部15aに位置させて、ノズル24から蛍光体インキを吐出することによって端部15aに蛍光体インキ40を塗布することができる。或は、背面ガラス基板15をインキ充填装置20に装着する前に、別の装置や道具を用いて、端部15aに蛍光体インキ40を塗布しておいてもよい。

【0048】次に、ヘッダ23を、背面ガラス基板15 の端部15aの外方から図7の矢印Aの方向にゆっくり 10 移動し、ノズル24を蛍光体インキ40に接触させてノズル24と端部15aとを蛍光体インキで架橋する。引き続き、実施の形態1と同様に、ノズル24を溝部170に沿って走査させながら蛍光体インキをノズル24から吐出させることによって、蛍光体インキの架橋を保ちながら溝部170に蛍光体インキを充填する。

[0049] とのように、本実施形態の方法によれば、 ノズル24の走査動作の中で、蛍光体インキの架橋の形 成と蛍光体インキの充填とを連続的に行うことができ る。

(その他の事項)なお、上記実施の形態1~3では、 赤、緑、青の蛍光体インキを別々のヘッダを用いて順に 充填する例を示したが、1つのヘッダに赤、青、緑の3 つのインキ室及び各色のノズルを設けて3色の蛍光体イ ンキを複数の溝部170に対して並行して吐出するよう な構成にすれば、一回の走査で3色の蛍光体インキを充 填することができる。

【0050】また、上記実施の形態1~3では、AC型のPDPを例にとって説明したが、本発明は、必ずしもAC型に限られず、隔壁がストライブ状に配設されたPDPに対して広く適用することができる。

#### [0051]

【発明の効果】以上のように、本発明のPDPの製造方法並びに蛍光体層形成装置では、蛍光体層を形成する工程において、ブレートの溝の内面とノズルとを、蛍光体インキで架橋し、ノズルから蛍光体インキを吐出して架橋を保ちながら、ノズルを隔壁に沿って走査することによって、ノズルの走査時に蛍光体インキをノズルから低圧でゆっくり吐出させても、連続流を形成することができる。従って、ノズルをゆっくり走査しても、均一的な 40 蛍光体層を形成することができる。

【0052】また、比較的高粘度の蛍光体インキや表面 張力の大きい蛍光体インキを用いても連続流を形成する ととができるので、蛍光体インキの材料の選択幅が広が る。また、ノズルと溝の側面とに蛍光体インキを架橋することも可能であって、それによって蛍光体インキを溝の側面に付着させることも比較的容易にできる。また、ノズルの走査時において、第1のブレートの溝の底とノズルとの間隔を、隔壁の高さ以下に保ちながら行えば、溝の側面へ蛍光体インキを付着させるのに更に効果がある。

【0053】また、蛍光体インキを架橋するときには、 ノズルの走査時よりもプレートとノズルとの間隔を小さ くすれば、容易に架橋することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の一実施の形態に係る交流面放電型PDPの概略断面図である。

【図2】 上記PDPの蛍光体層を形成する際に用いるインキ充填装置の概略構成図である。

【図3】 上記インキ充填装置の充填動作を示す斜視図である。

【図4】 蛍光体インキの架橋について説明するための 図である。

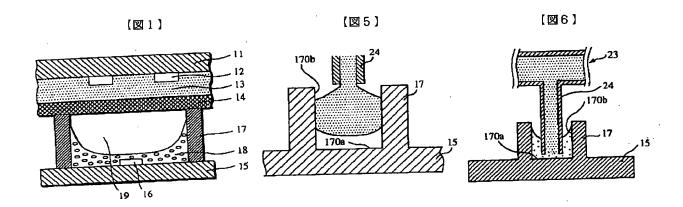
20 【図5】 ノズルと溝の側面との間で蛍光体インキが架 橋する様子を示す図である。

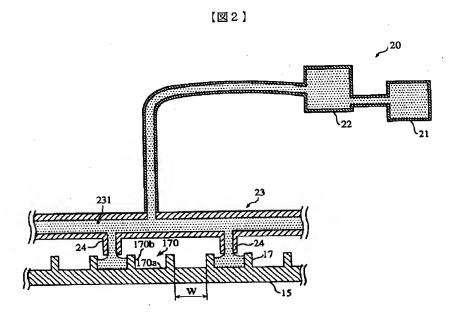
【図6】 実施の形態2において蛍光体インキを充填する様子を模式的に表わす断面図である。

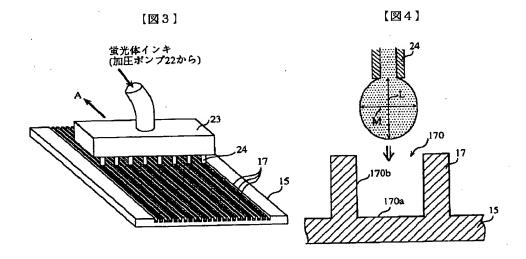
【図7】 実施の形態3にかかる蛍光体インキの架橋方法を示す図である。

### 【符号の説明】

- 1 1 前面ガラス基板
- 12 放電電極
- 13 誘電体ガラス層
- 0 14 保護層
  - 15 背面ガラス基板
  - 16 アドレス電極
  - 17 隔壁
  - 18 蛍光体層
  - 19 放電空間
  - 20 インキ充填装置
  - 21 サーバ
  - 22 加圧ポンプ
  - 23 ヘッダ
  - 24 ノズル
    - 170 溝部
    - 170a 底面
    - 170b 側面
    - 231 インキ室







【図7】

